加强区域合作 共享开放先机

——RCEP与北京自贸区产业对接会

邀请函

2022年1月1日正式生效的RCEP（区域全面经济伙伴关系，Regional Com-prehensive Economic Partnership）吸引全球关注，尤其为各成员国之间的投资与经贸合作带来广阔商机。为加强与RCEP成员国家主要城市间的对接与合作，整合区域自贸优势，加强多边经贸互动交流，北京市商务局、北京市科学技术研究院等机构将邀请RCEP成员国主要城市举办北京开放政策及重点产业主题对接会，介绍北京服务业扩大开放和自贸区建设政策利好，同时对接科技创新、智能制造、集成电路等重点服务领域的意向合作项目，力求在全球疫情常态化形势下，以北京开放建设为载体，联手RCEP国家和地区打造共赢新格局。

本次会议采取zoom线上形式。举办时间定于3月30日（三）北京时间10:00-11:30举办，推介交流时长约90分钟。会议将邀请中国北京、韩国首尔、日本东京、新加坡城、以及马来西亚吉隆坡5座城市共同参与。具体议程如下：

一、会议时间：共约90分钟

北京时间 2022年3月30日（三）上午10:00-11:30

韩国首尔 2022年3月30日（三）上午11:00-12:30

日本东京 2022年3月30日（三）上午11:00-12:30

新加坡城 2022年3月30日（三）上午10:00-11:30

马来西亚吉隆坡2022年3月30日（三）上午10:00-11:30

二、沙龙主题：加强区域合作 共享开放先机

三、组织机构：

**主办单位：**北京市“两区”工作领导小组办公室

北京市顺义区人民政府

北京市科学技术研究院

**合作单位：**日中经济协会

在华韩国创新中心

中国马来西亚商会

新加坡相关商协会

四、参会企业：来自中国、日本、韩国、新加坡、马来西亚半导体、集成电路、新一代信息技术领域相关企业约50家。

五、活动形式

线上：政策宣讲、产业对接、交流互动

会议语言：中韩、中日、中英同传

会议平台：Zoom 会议

六、议程安排（北京时间）

主持人：北京市商务局国际推介项目组长 刘琳

10:00-10:05 主持人宣布主题沙龙开始

分别介绍参会嘉宾、企业代表（5分钟）

10:05-10:15 致辞及北京“两区”建设政策推介（10分钟）

10:15-10:30 北京分享单元（共15分钟，分为两部分）

1.第三代半导体产业园区推介（10分钟）

（产业特色、服务政策、功能等内容）

2.驻区企业分享（5分钟）

10:30-10:45 日本分享单元（15分钟）

1. 日本科学技术振兴机构分享（5分钟）

 北京代表处首席代表 茶山秀一

1. 日中经济协会分享（5分钟）

业务部课长 泽津直也

1. 三菱电机（中国）有限公司分享（5分钟）

 综合协同营业室副室长 蔡成雄

10:45-10:55 韩国分享单元（10分钟）

1. 在华韩国创新中心（KIC中国）分享（5分钟）

 首席代表 金钟文

2.韩国企业INTERACT分享（5分钟）

代表理事：权南赫

10:55-11:05 新加坡分享（10分钟）

1.新加坡半导体产业发展经验分享（5分钟）

2.企业分享（5分钟）

11:05-11:15 马来西亚分享（10分钟）

1. 中国马来西亚商会分享（5分钟）

 会长 罗维坚（LOH Wee Keng）

2.企业分享（5分钟）

11:15-11:25 产业对接，合作意向交流（5分钟）

（各城市半导体产业技术合作意向讨论对接）

11:25-11:30 主持人小结会议成果

11:30 会议结束

参会报名回执

（线上会议）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 单位 | 职务 | 联系电话 | 电子邮箱 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

如有意愿参会，请于3月28日（周一）中午12:00前填写报名表并反馈至邮箱：naoya.sawazu **[at]** jc-web.or.jp　**※[at]→@**

随后我们发送Zoom的会议链接

如有疑问请联系：

日中经济协会（联系人：泽津）

邮箱: naoya.sawazu **[at]** jc-web.or.jp　　**※[at]→@**

电话: +81-3-5545-3113